

附件一

电子元器件自查承诺书

依据 ZKB 3101-001-2022《军用电子元器件自主可控评估通用准则》和 ZKB 3101-002-2024《武器装备使用国产电子元器件“伪、空、包”产品判定准则(试行)》的相关要求，我单位针对研制生产的电子元器件产品开展自主可控等级和“伪、空、包”情况自查及评估。结果如下：

自查产品共 15 项，其中自主可控 A 级 0 项、B 级 15 项、C 级 0 项、C*级 0 项、D 级 0 项、E 级 0 项；伪国产化 0 项、包装国产化 0 项、空心国产化 0 项。

电子元器件“伪、空、包”审查基本信息填写表详见附表一；电子元器件使用 IP 核情况、原材料和零部件、工艺流片等基本情况填写表详见附表二。

我单位承诺以上内容真实有效，自愿承担一切后果。

特此承诺。



2025 年 06 月 17 日

附表一

电子元器件“伪、空、包”审查信息一览表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	生产厂商 ^c	自主可控等级 ^d	是否“伪国产化” ^e		是否“包装国产化” ^e		是否“空心国产化” ^e		备注 ^o
					是/否	情况说明	是/否	情况说明	是/否	情况说明	
1	复位电路	JTLX804-2.63XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
2	复位电路	JTLX804-2.93XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
3	复位电路	JTLX804-3.08XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
4	复位电路	JTLX804-4.00XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
5	复位电路	JTLX804-4.65XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
6	复位电路	JTLX804-2.63XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
7	复位电路	JTLX804-2.93XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
8	复位电路	JTLX804-3.08XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
9	复位电路	JTLX804-4.00XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
10	复位电路	JTLX804-4.65XF5(W)	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
11	复位电路	TLX804-2.63XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
12	复位电路	TLX804-2.93XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填报单位(盖章)



法定代表人(签章):

汤黎明

填报人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074 填报日期:20250617

13	复位电路	TLX804-3.08XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
14	复位电路	TLX804-4.00XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	
15	复位电路	TLX804-4.65XF5	无锡泰连芯科技有限公司	B	否	无	否	无	否	无	

填表说明:

- ^a. 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
- ^b. 应填写元器件完整型号规格;
- ^c. 应填写元器件生产厂商中文全称, 勿填写代理商;
- ^d. 按照 ZKB 3101-001-2022 《军用电子元器件自主可控评估通用准则》执行, 分为 A、B、C、C*、D、E 六个等级, 针对为军选民用计算机设备等配套的中央处理器、图形处理器、网络交换芯片、网络处理器芯片、网络控制器芯片、存储控制器芯片按照 GJB 9530 执行;
- ^e. “伪、空、包” 应按照 ZKB3101-002-2022 标准执行。若为 “是” 时, 则需要在 “情况说明” 写明判别因素; 若为 “否” 时, 则填 “无”;
- ^f. 若存在其他需要说明的情况, 可在备注栏填写。



填报单位(盖章):

法定代表人(签章): 汤圣明

填报人(签字): 侯仕颖

电话: 13699386074

填报日期: 20250617

附表二

电子元器件基本信息表

序号	元器件名称 ^a	型号规格 ^b	使用 IP 核情况 ^c				原材料和零部件 ^d				流片工艺 ^e		备注
			名称	类型	来源单位	境内/境外	名称	是否“核心”/“关键” ^e	来源单位 ^f	境内/境外	工艺名称	境内/境外	
1	复位电路	JTLX804-2.63XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
2	复位电路	JTLX804-2.93XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
3	复位电路	JTLX804-3.08XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
4	复位电路	JTLX804-4.00XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
5	复位电路	JTLX804-4.65XF5	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
6	复位电路	JTLX804-2.63XF5 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
7	复位电路	JTLX804-2.93XF5 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				
8	复位电路	JTLX804-3.08XF5 (W)	IP 核 1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP 核 2	/	/	/	封装	/	天水华天				



填报单位(盖章)

法定代表人(签章): 汤黎明 填报人(签字): 侯仕颖 电话: 13699386074 填报日期: 20250617

9	复位电路	JTLX804-4.00XF5(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天				
10	复位电路	JTLX804-4.65XF5(W)	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天				
11	复位电路	TLX804-2.63XF5	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天				
12	复位电路	TLX804-2.93XF5	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天				
13	复位电路	TLX804-3.08XF5	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天				
14	复位电路	TLX804-4.00XF5	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天				
15	复位电路	TLX804-4.65XF5	IP核1	/	/	/	流片	关键	华润上华	境内	0.18um CMOS	境内	
			IP核2	/	/	/	封装	/	天水华天				



填报单位(盖章)

法定代表人(签章):

汤学明

填报人(签字):

侯仕颖

电话:13699386074 填报日期:20250617

填表说明:

- ^a. 应是元器件全称, 与详细规范或产品技术资料上的名称相符;
- ^b. 应填写元器件完整型号规格;
- ^c. 仅适用于半导体集成电路, 应填写 IP 核类型, 包括“软核”“固核”“硬核”;
- ^d. 本表中应填报的原材料和零部件应根据实际情况填写, 至少包含 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 中内部零部件或原材料, 同时也应包含外壳、引出端、键合丝等, 不包含灌封料等生产过程材料;
- ^e. 应根据 ZKB 3101-002-2022 标准附录 A 填写“核心”或“关键”, 非“核心”或“关键”原材料和零部件此项不填;
- ^f. 应根据实际设计单位或生产商情况填写, 不能按代理商填写; 对来源不明的, 应填写“来源不明”, 具体判定时视为“境外”;
- ^g. 仅适用于半导体集成电路, 应填写流片工艺名称, 如 45nmBCD 工艺等, 必要时在备注中填写流片厂商信息。



填报单位(盖章)

法定代表人(签章):

汤学明

填表人(签字):

侯仕颖

电话: 13699386074 填报日期: 20250617